## METHOD FOR MEASURING THICKNESS OF THIN METAL FILM

Patent Number:

JP61066104

Publication date:

1986-04-04

Inventor(s):

**FUKUSHIMA SHIRO** 

Applicant(s):

ANELVA CORP

Requested Patent:

**▼** JP61066104

Application Number: JP19840187750 19840907

Priority Number(s):

IPC Classification:

G01B7/10

EC Classification:

Equivalents:

JP1797718C, JP5006641B

#### **Abstract**

PURPOSE:To measure the thickness of very thin films highly accurately, by providing two current coils inducing eddy currents so as to face the upper and lower surfaces of the thin metal films. CONSTITUTION: The oscillating coil of a Copitts-type oscillator is divided into two parts L1 and L2, which are both eddy-current inducing coils. Thin films to be measured are provided between the coil L1 and the coil L2, and the measurement is carried out. Namely, three thin films to be measured 31, whose thicknesses t=t1, t2 and t3 are accurately measured, are prepared. A distance lbetween the two coils L1 and L2 is fixed at a constant value. The thin film 31 and an insulating substrate 30 are held between the measuring coils. A distance (d) between the coil L1 and the surface of the thin films 31 are variously changed, and the oscillating amplitude of the oscillator is measured. The value of (d) is made to be the value in the vicinity of 1/2. Thus the measurement with few errors can be carried out.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

# <sup>®</sup> 公開特許公報(A) 昭61-66104

審査請求 有

東京都府中市四谷5-8-1

@Int Cl.4

識別記号

厅内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)4月4日

発明の数 1 (全4頁)

G 01 B 7/10

7355-2F

❷発明の名称 金属薄膜膜厚測定方法

②特 願 昭59-187750

②出 願 昭59(1984)9月7日

⑩発明者 福島

志郎

東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内

団出 顋 人 日電アネルバ株式会社

砂代 理 人 弁理士 村上 健次

月 組 書

1. 発明の名称

金属薄膜膜厚剛定方法

2. 特許請求の範囲

被制定金属海膜に鍋電流を流し、腋鍋電流によって生ずるエネルギー損失の大小を該金属海膜の厚みに換算する金属海膜膜厚の副定方法において、該鍋電流を誘導する二個の電流コイルを、該金属海膜の表,異に、対向設置したことを特徴とする金属海膜膜厚測定方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は半導体デバイス,ブリント配線板等の 製造工程その他で利用される金属釋膜の腹厚を 即定する方法に関するものである。

( 従来技術とその問題点)

金異薄膜の膜厚を剛定する方法の一つとして、 高周波を印加したコイルを当該被罰定蕁膜に近接 させて薄膜中に鍋電虎を発生させ、との薄膜に生 する鍋電流損が当該薄膜の膜厚に比例しかつこれ が前記コイルのQを低下させることを利用してその腹厚を測定する方法がある。

この方法を利用する従来の側定法は、次のよう なものとなっている。

との従来の測定法には次の欠点がある。即ち、 コイル L から被測定膜 3 1 の表面までの距離 d が d,からd, d,に変るときは「発振振幅対験厚の曲線」が第6図のように、曲線 D,(d = d, ) から D, (d = d, ) の如く変化するので、 御定に当っては距離 d を正確に d,に合致させなければ測定誤差が大きくなるということである。

例えば、この従来の測定法を採用する市販の制定装置では、 1 μm 程度の膜厚を±0.0 1 μm の順差で測定するためには、距離 d を d, ± 5 μm の範囲内に納める必要がある。これは多くの場合測定不能を意味する。何故なら± 5 μm は、すでに基級 3 0のコイル L 部分にかける反り(背曲)または凹凸の範囲の値を超えている、という場合が多いからである。即ち、一定の膜厚以下の極めて海い膜を測定せんとするときは、第 4 , 5 図の従来の測定法は便用に耐えないということになる。

#### (発明の目的)

本発明は従来法のこの欠点を見服し、従来法で制定不可能な極めて群い膜をも、小さい制定誤差で測定することのできる新規の課膜測定法の提供を目的とする。

- 3 -

t をパラメータとして描いたのが、第3凶の Tı(t=tı), Tı(t=tı), Tı(t=tı) 曲線である。

第3図には、前記した第4,5図の従来の測定法で、同じ試料を測定して得た曲線  $T_1'(t=t_1)$ ,  $T_2'(t=t_2)$ ,  $T_3'(t=t_3)$  も点線で併記してある。曲線  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$  はそれぞれ  $d_0 \leftarrow e'$  にて 個小値を示し、ほぶ二次曲線で跨曲する。従って、距離  $d_0 \leftarrow e'$  附近にとるととで、誤整の少い測定が可能である。

1 例をあげると、絶縁皮膜剣線を直径2 maのコアに65ターン巻いて80 μHのコイルにしたもの2 個を Li, Li として使用し、200 KHzの側波数を使って、1 μmの pp 膜の膜厚を0.01 μm の 誤差で測定せんとする場合、距離 d に許される調差は±50 μm であった。

前記した従来の側定法を用いる 1 6 0 μH のコイ ルで、 d の許容誤差が± 5 μm であったのと較べる と格段の向上と言うことができる。

なお、実験によれば、 Li と Li は その結譲を逆向 きに しても、ほど 同様の好成績で膜厚 御定を行な

### (発明の構成)

本発明は、被測定金異薄膜を挟んでその袋裏に、この薄膜に満電流を誘導するコイル2個を対向設置し、この過電流によって生ずるエネルギー損失の量を用いて前記薄膜の膜厚を測定することで、前記目的を達成したものである。

#### ( 奥施例)

第1図は本発明の実施例の発振器であって、第4図のコルピッツ型発振器発振コイルLを2分割して Li とLi にし、 これらをともに渦電流誘導コイルとし、コイル Li とコイル Li の間に被測定 薄膜を置いて測定を行なりものである。

第2図にその測定状況を示す。

この第1、2図で、膜厚 t = t1、t2、t1 を正確に測定された3個の被測定薄膜31を用意し、二つのコイル L1、L2間の距離 e を一定に固定した測定コイルの間に、第2図のように薄膜31の袋面の間の距離 d を 棟々に変更して第1図の発掘器の発振々幅を実測して、「発振々幅対距離 d の曲線」を

- 4 -

りことが可能であった。

また、との測定装置を用いるような被測定膜31の袋面の凹凸、絶縁基板30の弯曲等はコイルの大きさの範囲内では、一般に、ほど10 μm以下であり、上記の測定法は光分な実用性をもつととがわかった。

第7図に別の実施例の測定結果を示す。

シリコン単結晶基板厚さ 5 0 0 μm の上に蒸着されたアルミニウム薄膜~ 2 μm を被測定物とし、6 8 μH のコイル 2 個を Li, Liとしてこれらを距離 c = 3.5 m で対向固定し、その中央に被測定基板の挿入場所を固数して練返し測定を行い、「発掘器出力対膜厚曲線」 B を得た。 測定を練返しても、その結果は常に曲線 B の太さの範囲内にあった。

同様の測定を、従来の方法で L = 1 5 0 μHのコイルを用いるとき、曲線帯 B がえられた。 測定を繰返すとき、測定結果はこの曲線帯 B の中を浮動し、 誤差の大きいことがわかる。

本発明の方法は金属薄膜に生ずる鍋電旅のエネルギー損失を測定するのであるから、 測定は発扱

器によらずとも、第8図のように共振回路を使っても可能である。

第8図では、水晶発振器XOSCの出力が増幅器AMPIを経て一定値となり、コイル Li+Lzとコンデンサ Cの共振回路に印加され、共振回路の端子電圧が、バッファ AMPIを経て計器 Mで統まれるようになっている。 被測定基板 3 0 , 薄膜 3 l は前記同様に、図のように、コイル LiとLzの間に挿入測定される。

また、これまでは電圧の変化を利用して過能がのエネルギー損失を測定するものを示したが、位相の変化を利用しても測定は可能であり、このほかにも本発明の方法は、多くの実施規模をもつ。

なお、被測定金異輝膜31の置かれる基板30の材質は必ずしも絶験体であることを要しない。 薄膜31と基板30の電気伝導度に差異がありさえすれば、原理上、 薄膜の膜厚測定は本発明の方法で可能である。もっとも、 電気伝導度に大差のあるときほど、測定の精度は高いものとなって有利である。 (発明の効果)

本発明は上記の通りであって、極めて得い金属膜の膜厚を高い精度で測定することが可能であり、装置は安価に構成できる。

4. 図面の簡単な説明

第 1 凶は、本発明の実施例の測定用発振器の回 · 略凶。

第2回は、その測定状況を示す凶。

第3凶は、その測定結果のグラフ。

第4 図は、従来の御定用発掘器の回路図。

第5 図は、その制定状況を示す図。

第6図は、その測定結果のグラフ。

館7図は、本発明の別の実施例の側定結果を、 従来の方法の側定結果と比較するグラフ。

第8凶は、本発明の別の実施例の測定用回路図。

L , L, , L<sub>2</sub> …… 柳定用コイル

30 ……基板、 31 ……被劍定金與海膜

代理人 弁理士村上健大

- 7 -

- 8 -





